

Lundi 31 août 2026 13:00 CEST

XPENG au salon IFA 2026 à Berlin : intelligence artificielle, technologie intelligente et avenir de la mobilité

- La marque high-tech présente un écosystème IA polyvalent au CityCube à l'IFA
- Nouveau SUV coupé XPENG LO3, robot humanoïde IRON et Land Aircraft Carrier
- Journée de presse exclusive le 3 septembre sur le stand XPENG



▲ XPENG IRON und Land Aircraft Carrier

München/Berlin, 31. August 2026 – Sous le slogan « Des innovations qui changent votre monde », XPENG présente à l'IFA 2026 à Berlin son écosystème technologique et de mobilité. La marque high-tech et automobile associe intelligence artificielle (IA), technologies intelligentes et mobilité – sur la route comme dans les airs. Dans le CityCube (hall B, stand n° 142), XPENG présente du 4 au 8 septembre son portefeuille de produits, allant de la robotique humanoïde et de l'IA jusqu'aux solutions de mobilité modulaires qui relient conduite et vol, ainsi que son dernier modèle de voiture XPENG intelligente. Avec

environ 2.000 exposants et quelque 200.000 visiteurs attendus, l'IFA est l'une des plateformes les plus importantes au monde pour l'électronique grand public, les appareils électroménagers et les technologies du futur.



▲ XPENG L03

Avec la puissance de l'IA, en déplacement à pied et dans les airs

Les visiteurs découvriront à Berlin, entre autres, le nouveau XPENG L03 (consommation d'énergie combinée 15,3 - 18,4 kWh/100 km ; émissions de CO₂ combinées 0 g/km ; catégorie d'efficacité énergétique : B/C, valeurs combinées selon WLTP, sous réserve de l'homologation finale). Ce SUV coupé de 4,65 mètres de long, qui prendra la route en Allemagne au quatrième trimestre 2026, associe un logiciel basé sur l'IA à des fonctions de conduite intelligentes telles que le XPENG Next Generation Pilot (NGP). Le système, fondé sur le Vision-Language-Action-System (VLA 2.0), doit permettre à partir de 2027 une conduite partiellement automatisée – sous réserve du cadre légal et de l'homologation en Europe. La base technique est le Turing Chip développé par XPENG, utilisé à trois reprises dans le XPENG L03 Ultra et offrant une puissance de calcul IA allant jusqu'à 2.250 Tera-Operations par seconde (TOPS).

Le Turing Chip constitue également le cœur du XPENG IRON, également présenté à l'IFA. La prochaine génération du robot humanoïde dispose de plus de 82 degrés de liberté. Ceux-ci peuvent permettre une démarche naturelle, une posture proche de celle de l'être humain ainsi que des mouvements variés. L'IRON peut notamment saisir des objets et maintenir son équilibre.

La présence de XPENG au salon est complétée par le Land Aircraft Carrier. Ce concept de mobilité modulaire combine un véhicule terrestre et un aéronef, permettant ainsi aussi bien de rouler sur la route que de passer dans les airs. La marque high-tech chinoise montre ainsi comment l'entreprise envisage la mobilité au-delà des véhicules électriques classiques.



▲ XPENG IRON und Land Aircraft Carrier

« XPENG fait bouger les choses – sur la route, dans les airs et au quotidien. Je me réjouis que nous présentions cette année à l'IFA de Berlin notre écosystème de mobilité, qui réunit des véhicules électriques intelligents, la robotique humanoïde ainsi que des solutions aériennes reposant sur une architecture IA unifiée et performante », explique Markus Schrick, directeur général de la région commerciale XPENG Europe centrale. « En tant que

plateforme internationale de technologie et d'innovation, l'IFA est la scène idéale pour présenter nos concepts, qui peuvent améliorer le quotidien de chacun dans l'esprit d'un monde où il fait bon vivre. »

Programme exclusif en avant-première pour les représentants des médias

Dans le cadre de la journée « IFA ShowStoppers », XPENG offrira déjà le 3 septembre aux représentants des médias un aperçu exclusif des coulisses. À partir de 10:45, Markus Schrick, directeur général de la région commerciale XPENG Europe centrale, accueillera les journalistes sur le stand XPENG et leur fera visiter le stand avec des experts.

À propos de l'IFA Berlin

L'IFA Berlin se tiendra du 4 au 8 septembre 2026 sur le parc des expositions de Berlin. Avec environ 2.000 exposants, quelque 200.000 visiteurs attendus et près de 4.500 journalistes internationaux, elle compte parmi les principales plateformes mondiales dédiées à la technologie et à l'innovation.

Une accréditation de presse est requise pour la journée des médias du 3 septembre et peut être demandée directement auprès de l'IFA. Vous trouverez de plus amples informations sur le salon sur [IFA Berlin](#).

XPENG à l'IFA Berlin 2026

Stand XPENG : CityCube, hall B / 142

Salon : 4 au 8 septembre 2026

Journée de presse XPENG : 3 septembre 2026





À propos

XPENG (NYSE : XPEV et HKEX : 9868) est une entreprise leader dans le domaine des véhicules électriques, dont le siège se trouve à Guangzhou (Chine) et disposant de bureaux aux États-Unis et en Europe. L'entreprise s'est donné pour mission de faire progresser la transformation des véhicules électriques intelligents grâce à la technologie, et de façonner la mobilité du futur. Pour optimiser l'expérience de mobilité de ses clients, XPENG développe en interne des technologies avancées pour les systèmes d'aide à la conduite, une interface intelligente à bord, ainsi que les systèmes clés du véhicule, y compris la chaîne de traction et l'architecture électrique/électronique. Le groupe Volkswagen détient notamment une participation de 5 % dans XPENG (soit 700 millions d'euros) afin de développer conjointement des véhicules électriques sous la marque VW destinés au marché chinois.

Relations presse

Contact presse

xpeng@hedindistribution.ch

Yasmin Fischer

yasmin.fischer@hedindistribution.ch

[+41 79 368 51 08](tel:+41793685108)

Lien vers cette page

<https://xpengswitzerland.pr.co/269882-xpeng-au-salon-ifa-2026-a-berlin-intelligence-artificielle-technologie-intelligente-et-avenir-de-la-mobilite/>